



MAPX	MODIFICATION	DATE
------	--------------	------

特性: Specificaions
电气: Elelrical:

1. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
2. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
3. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

机构: Mechanical:

1. 结合为: Mating Force:
4.0KG MAX 最大4kg
2. 拔出力: Umating Force:
0.5 KG NIN 最少0.5kg

材料: Matorial:

1. 塑胶: Housing: Hing Temperature Thermaplastio
 2. 端子: Contact: Copper Alloy 铜合金
 3. 外壳: Shell: Copper Aiioy铁/铜合金
- 电镀: Finish:
1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talis
 2. 外壳: Shell:
接触点镀金. 脚镀锡

Nickel Plating 镀镍

产品图

深圳市精拓金电子有限公司

公差一览表

公差一览表	单位	制图	制图料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE:	MM	Z-Y-B	JTJ-USB-01
X. ±0.25 X.	±5.°	审核	产品名称
.X. ±0.20 .X.	±2.°	日期	USB 双层半包90度有边弯脚(双弹)
.XX. ±0.15 .XX.	±1.°	批准	角法
.XXX. ±0.10 .XXX.	±0.5°	日期	版本
		2014.06.09	A0